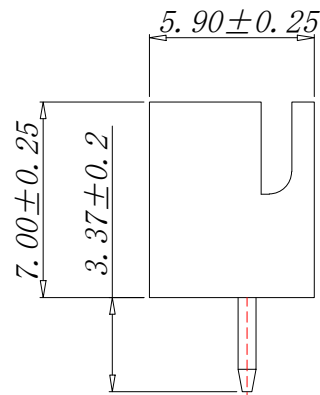


SUGGESTED PCB LAYOUT

(COMPONENT SIDE)

<i>PIN number variable size comparison table</i>			
<i>PART NO</i>	<i>PIN</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>HMT-XH2. 54-ZZ2P</i>	<i>2</i>	<i>2. 50</i>	<i>7. 50</i>
<i>HMT-XH2. 54-ZZ3P</i>	<i>3</i>	<i>5. 00</i>	<i>10. 00</i>
<i>HMT-XH2. 54-ZZ4P</i>	<i>4</i>	<i>7. 50</i>	<i>12. 50</i>
<i>HMT-XH2. 54-ZZ5P</i>	<i>5</i>	<i>10. 00</i>	<i>15. 00</i>
<i>HMT-XH2. 54-ZZ6P</i>	<i>6</i>	<i>12. 50</i>	<i>17. 50</i>
<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>
<i>HMT-XH2. 54-ZZ20P</i>	<i>20</i>	<i>47. 50</i>	<i>52. 50</i>

2	端子 Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面 镀底镍 30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	备注

10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd HMTCONN			
X.X ±0.30	X.° ±5°	PART NO.	TITLE:		
.XX ±0.20	X.X° ±1°	HMT-XH2.54-ZZNP	XH2.54MM 直针		
.XXX ±0.10	X.XX° ±0.5°	DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE	UNITS
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		A4	MM
		APPD: Sophia		SCALE	SHEET